SEAJプレスリリース資料

作成日：2023年12月1日

一般社団法人　日本半導体製造装置協会

世界半導体製造装置統計
Worldwide　SEMS　Report

2023年第3四半期販売高は、前年同期比11%減の256億米ドル

東京　2023年12月1日　－　日本半導体製造装置協会が発表した2023年第3四半期（暦年）の世界半導体製造装置販売額は、前年比11％減の256億ドルでした。

前年同期比では、台湾48%減、日本29%減、韓国19％減となりましたが、中国が42%増と大きく伸び、全体としては11％の減少となりました。
前四半期比では、台湾が34％減、韓国が32%減、北米が15％減となりましたが、やはり中国が46％増と一手に補う形となり、全体としては1％減の横ばいとなりました。中国は2四半期連続で1位の市場となっています。

この統計はSEMIと協同で、世界80社以上の半導体製造装置メーカーから毎月提供されるデータを集計したものです。販売高ならびに前期比、前年同期比成長率は下表の通りです。

（販　売）　　（単位: 10億米ドル）

期 / 地　域	3Q2023 7～9月	2Q2023 4～6月	3Q2022 7～9月	3Q23／2Q23 前期比	3Q23／3Q22 前年同期比
日本	1.82	1.54	2.55	19%	−29%
北米	2.50	2.95	2.61	−15%	−5%
欧州	1.70	1.61	1.67	5%	2%
韓国	3.85	5.65	4.78	−32%	−19%
台湾	3.77	5.69	7.28	−34%	−48%
中国	11.06	7.55	7.78	46%	42%
その他	0.89	0.83	2.08	8%	−57%
合　計	25.59	25.81	28.75	−1%	−11%

★出所　SEAJ（日本）, SEMI（北米、欧州、その他）・SEMIジャパン

★四捨五入したため、合計は地域値の合計と一致しない場合があります。

お問い合わせ先　：
事務局　事務局長　兼　広報部長　小林　章秀（こばやし　あきひで）
Web https://www.seaj.or.jp　　E-mail akobayashi@seaj.or.jp
TEL 03-3261-8261